PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-242610

(43) Date of publication of application: 19.09.1995

(51)Int.CI.

C07C233/06

// C08K 5/20 CO8L 23/10

(21)Application number: 06-064467

(71)Applicant:

NEW JAPAN CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

07.03.1994

(72)Inventor:

KITAGAWA HIROSHI

YANA YOSHITAKA **IKEDA NAOKI**

MIZOGUCHI KAZUAKI

YOSHIMURA MASAFUMI

(54) NEW AMIDE-BASED COMPOUND

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a new useful amide-based compound capable of improving crystallinity and rigidity of a polypropylene-based resin.

CONSTITUTION: This amide-based compound is expressed by the formula, R1-(CONH-X)a [R1 is 1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid residue, 1,2,3- propanetricarboxylic acid residue or 1,3,5-pentanetricarboxylic acid residue; X is the group R2-(R3)5; R2 is a 5-12C cycloalkyl group; R3 is hydrogen atom or a 1 or 2C alkyl group; (a) is an integer of 3 or 4; (b) is an integer of 1-3; when (b) is 2 or 3, X may be same groups or different groups].

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.11.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3564722

[Date of registration]

18.06.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-242610

(43)公開日 平成7年(1995)9月19日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

技術表示箇所

C 0 7 C 233/06

7106-4H

庁内整理番号

// C08K 5/20

C 0 8 L 23/10

KEW

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平6-64467	(71)出願人	000191250	
			新日本理化株式会社	
(22)出顧日	平成6年(1994)3月7日		京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地	
		(72)発明者	北川宏	
			京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地	新
			日本理化株式会社内	
		(72)発明者	梁 吉孝	
			京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地	新
		00	日本理化株式会社内	
		(72)発明者	池田 直紀	
			京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地	新
			日本理化株式会社内	
			El sheet land	rds »
			最終頁に	定く

(54) 【発明の名称】 新規なアミド系化合物

(57)【要約】

【目的】 ポリプロピレン系樹脂の結晶性及び剛性を改善し得る新規有用なアミド系化合物を提供する。

【構成】 一般式(1)で示される新規なアミド系化合物。

 R^{1} – (CONH – X) a

(1)

[式中、R¹は1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボン酸残基、1, 2, 3-プロパントリカルボン酸残基又は1, 3, 5-ペンタントリカルボン酸残基を表す。Xは基R¹-(R³) bを表す。R¹は炭素数5~12のシクロアルキル基を表す。R³は水素原子又は炭素数1又は2のアルキル基を表す。aは3又は4の整数を示す。bは1~3の整数を表す。bが2又は3の場合、Xは同一の基でもよく、又、異なった基でもよい。]

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(1)で示される新規なアミド系 化合物。

 $R^1 - (CONH - X)$ a (1)

「式中、R¹は 1 , 2 , 3 , 4 - ブタンテトラカルボン 酸残基、1,2,3-プロパントリカルボン酸残基又は 1.3.5-ペンタントリカルボン酸残基を表す。Xは 基R'-(R') bを表す。R'は炭素数5~12のシクロ アルキル基を表す。R3は水素原子又は炭素数1又は2 のアルキル基を表す。aは3又は4の整数を示す。bは 10 1~3の整数を表す。bが2又は3の場合、Xは同一の 基でもよく、又、異なった基でもよい。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、新規有用なアミド系化 合物に関する。本化合物をポリプロピレン系樹脂に配合 することにより、当該樹脂の結晶性及び剛性を改善する ことができる。

[0002]

械特性、電気特性等が優れているために、フィルム成 形、シート成形、ブロー成形、射出成形等の素材とし て、様々な分野に応用されている。

【0003】しかし、当該樹脂は、一般的には優れた物 性を有しているものの、結晶性及び剛性が低いという問 題があり、ある種の用途によっては、その樹脂本来の優 れた性能が充分に引き出せないために、その用途が制限 されたものとなっているのが現状であった。

【0004】今までにポリプロピレン系重合体の結晶性 体的には、カルボン酸の金属塩、芳香族カルボン酸の金 属塩、芳香族リン酸の金属塩、脂肪族ジカルボン酸のア ミン塩、金属塩、ソルビトール誘導体等の樹脂改質剤を 添加する方法が知られている。

【0005】しかし、これらの化合物は、改質効果が不 十分であったり、樹脂改質剤そのものの耐熱性が低く、 更には樹脂の劣化を促進する等の問題点を有しており、 尚、改善の余地が認められる。

[0006]

であって、ポリプロピレン系樹脂用の改質剤として有用 なアミド系化合物を提案することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、かかる課 題を達成し得る樹脂改質剤を提案すべく鋭意検討の結 果、特定の構造を有するアミド系化合物が、文献未記載。 の化合物であり、当該化合物が所定の効果を示し得ると とを見いだし、かかる知見に基づいて本発明を完成する に至った。

【0008】即ち、本発明に係る新規アミド系化合物

は、一般式(1)で表されることを特徴とする。 [0009]

 $R^1 - (CONH - X)a$ (1)

【式中、R¹は1,2,3,4-ブタンテトラカルボン 酸残基、1,2,3-プロパントリカルボン酸残基又は 1.3.5-ペンタントリカルボン酸残基を表す。Xは 基R'-(R') bを表す。R'は炭素数5~12のシクロ アルキル基を表す。R³は水素原子又は炭素数1又は2 のアルキル基を表す。aは3又は4の整数を示す。bは 1~3の整数を表す。bが2又は3の場合、Xは同一の 基でもよく、又、異なった基でもよい。]

【0010】本発明に係る新規なアミド系化合物は、例 えば次の方法により製造することができる。

(1)1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸、1, 2.3-プロパントリカルボン酸、1.3.5-ペンタ ントリカルボン酸及びそれらのカルボン酸無水物よりな る群から選ばれる化合物(以下「本ポリカルボン酸」と 総称する。)とその3~20当量倍の相当する一般式

(2)で表されるモノアミン(以下「本モノアミン」と 【従来の技術】ボリプロピレン系重合体は、成形性、機(20)総称する。)とを不活性溶媒中、60~200℃で2~ 10時間反応する。

[0011]

(2) $(R^3) b-R^2-NH_2$

[式中、R'、R'及びbは一般式(1)と同じであ る。]

【0012】具体的な本モノアミンとしては、シクロペ ンチルアミン、シクロヘキシルアミン、2-メチルシク ロヘキシルアミン、3-メチルシクロヘキシルアミン、 4-メチルシクロヘキシルアミン、2-エチルシクロヘ 及び剛性を改良する目的で種々試みが行われてきた。具 30 キシルアミン、シクロヘプチルアミン、シクロオクチル アミン、シクロドデシルアミン、2,3-ジメチルシク ロヘキシルミン、2、4-ジメチルシクロヘキシルアミ ン、2、5-ジメチルシクロヘキシルアミン、2、6-ジメチルシクロヘキシルアミン、2.4.6-トリメチ ルシクロヘキシルアミン等のシクロアルキルアミン類が 例示される。

> 【0013】本製造法においては、反応時間を短縮する ためには、活性化剤を用いるのがより好ましい。

【0014】当該活性化剤としては、五酸化リン、ポリ 【発明が解決しようとする課題】本発明は、新規化合物 40 リン酸、五酸化リンーメタンスルホン酸、亜リン酸エス テル(例えば、亜リン酸トリフェニル等)-ピリジン、 亜リン酸エステルー金属塩(例えば、塩化リチウム 等)、トリフェニルホスフィンーヘキサクロロエタン等 が例示され、通常、本ポリカルボン酸のカルボキシル基 に対して等モル程度使用される。

> 【0015】(2)本ポリカルポン酸のクロリドとその 3~6当量倍の相当する本モノアミンとを不活性溶媒 中、0~100℃で1~5時間反応する。

【0016】(3)本ポリカルボン酸のポリアルキルエ 50 ステルとその3~30当量倍の相当する本モノアミンと

を不活性溶媒中、無触媒又は触媒の存在下、20~25 0℃で3~50時間反応する。

【0017】当該触媒としては、通常のエステル・アミ ド交換反応に用いられる酸触媒や塩基触媒等が挙げられ るが、中でも塩基触媒がより好ましい。具体的には、L i、Na、K、LiH、NaH、KH等のアルカリ金属 及びアルカリ金属水素化物、LiOH、NaOH、KO H等の金属水酸化物、Na OMe, Na OE t, tert-BuOK等の金属アルコラート、NaNH」、LiNP rz等のアルカリ金属アミド等が例示され、通常、本ポ リカルボン酸のカルボキシル基に対して等モル量程度使

【0018】上記(1)、(2)及び(3)法に係る不 活性溶媒としては、ベンゼン、トルエン、キシレン、ク ロロホルム、クロルベンゼン、ジクロルベンゼン、テト ラヒドロフラン、ジオキサン、アセトニトリル、N, N ージメチルホルムアミド、,N, N-ジメチルアセトア ミド、N-メチルピロリドン等が例示される。

用される。

【0019】本発明に係るアミド系化合物が適用される ボリプロピレン系樹脂とは、プロピレンを構成成分とし 20 てなる重合体であって、プロピレン単独重合体、プロビ レンと他のαーオレフィン類(例えばエチレン、ブテン -1、ペンテン-1、4-メチルペンテン-1、ヘキセ ン-1等)や酢酸ビニル等とのランダム又はブロック共 重合体或いは前記ポリプロピレン樹脂系と少量の熱可塑 性樹脂(例えば、髙密度ポリエチレン、ポリブテン、ポ リー4-メチルペンテン等)とのブレンドポリマ-が例 示される。

【0020】かかるポリプロピレン系樹脂を製造するた ーグラー・ナッタ型触媒はもちろん、遷移金属化合物 (例えば、三塩化チタン、四塩化チタン等のチタンのハ ロゲン化物)を塩化マグネシウム等のハロゲン化マグネ シウムを主成分とする担体に保持してなる触媒と、アル キルアルミニウム化合物(トリエチルアルミニウム、ジ エチルアルミニウムクロリド等)とを組み合わせてなる 触媒系も使用できる。

【0021】本発明に係るアミド系化合物を含むポリプ ロビレン系樹脂組成物には、必要に応じて安定剤(エボ ン酸エステル系化合物等)、抗菌剤、紫外線吸収剤(ベ ンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物 等)、熱安定剤、光安定剤(ヒンダードアミン系化合物) 等)、中和剤、帯電防止剤、アンチブロッキング剤、難 燃剤、重金属不活性剤、滑剤(脂肪酸金属塩)、分散 剤、過酸化物、有機及び無機顔料、充填剤(タルク、ハ イドロタルサイト、マイカ、ゼオライト、パーライト、 珪藻土、炭酸カルシウム、ガラス繊維等)、発泡剤、エ ラストマー、加工助材、造核剤等を本アミド系化合物の 性能を損なわない範囲で添加することができる。

【0022】かくして得られるポリプロピレン系樹脂組 成物は、成形性に優れ、強靭で、透明性に優れる。

【0023】当該ボリプロピレン樹脂組成物は、所定の 成分を従来公知の混合装置(ヘンシェルミキサー、リボ ンブレンダー等)を用いて混合した後、一軸或いは二軸 の押出機等で溶融混練して製造され、かくして得られた 樹脂組成物は、フイルム、シート、小型容器、注射器、 日用雑貨品、自動車部品、コンテナー、家電部品、不織 布等の樹脂材料として好適であり、その目的とする製品 - 10 - に応じて射出成形、押出成形、ブロー成形、中空成形、 フィルム成形、圧縮成形等の各種成形法により成形され る。

[0024]

【実施例】以下に実施例及び応用例を掲げ、本発明を詳 しく説明する。尚、応用例においては、以下の方法で試 験片を調製し、その特性を評価した。

【0025】プロピレンーエチレンブロックポリマー粉 末 (MFR=2g/10分) 100重量部に所定のアミ ド化合物を0.2重量部添加し、ヘンシェルミキサーで 混合後、20mmφの一軸押出機でペレット化した。次 に、得られたペレットを射出成形機にかけ、厚さ4mmの 試験片を得た。との試験片にて曲げ弾性率をJIS K 7203に準処して測定した。又、別にペレットをプレ ス成形機で厚さり、5mmのシートに成形し、その結晶化 温度をJIS K 7121に準処して測定した。

【0026】実施例1

攪拌機、温度計、冷却管及びガス導入口を備えた300 ルボン酸7.02g(0.03mol)、シクロペンチル めに適用される触媒としては、一般に使用されているチ 30 アミン11.22g(0.132mol)、亜リン酸トリ フェニル40.92g(0.132mol)、ピリジン2 0g及びN-メチルピロリドン150gを仕込み、窒素 雰囲気下、攪拌しながら100℃で3時間反応を行っ た。冷却後、反応溶液をイソプロピルアルコール/水 (=1/1)混合溶液700m1中に注ぎ込み、再沈澱、 洗浄を行った。2時間攪拌後、沈澱物を濾別して、11 0℃で減圧乾燥を行い、1,2,3,4-ブタンテトラ カルボン酸テトラシクロペンチルアミド(以下「BTC テトラシクロペンチルアミド」と略する。)11.91 キシ化合物)、酸化防止剤(フェノール系化合物、亜リ 40 g(収率79%)を得た。この化合物は白色粉体で、融 点377.6℃であった。元素分析値及び赤外線特性吸 収を第1表に示す。

【0027】実施例2

モノアミンとして、シクロヘキシルアミン13.09g (0.132mo1)を用いた他は実施例1と同様にし て、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸テトラシ クロヘキシルアミド(以下「BTCテトラシクロヘキシ ルアミド」と略する。) 13.41g (収率80%)を 得た。との化合物は白色粉体で、融点401.4℃であ 50 った。元素分析値及び赤外線特性吸収を第1表に示す。

【0028】実施例3

モノアミンとして、2ーメチルシクロヘキシルアミン (トランス体:シス体=68.4:31.7、GLC組 成%) 14.94g(0.132mol)を用いた他は実 施例1と同様にして、1,2,3,4-ブタンテトラカ ルボン酸テトラキス(2-メチルシクロヘキシルアミ ド)(以下「BTCテトラキス(2-メチルシクロヘキ シルアミド」と略する。) 14.93g(収率81%) を得た。この化合物は白色粉体で、融点372.8℃で あった。元素分析値及び赤外線特性吸収を第1表に示 す。

【0029】実施例4

モノアミンとして、シクロオクチルアミン16.79g (0.132mo1)を用いた他は実施例1と同様にし て、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸テトラシ クロオクチルアミド(以下「BTCテトラシクロオクチ ルアミド」と略する。)14.69g(収率73%)を 得た。この化合物は白色粉体で、融点346.8℃(分 解)であった。元素分析値及び赤外線特性吸収を第1表 に示す。

【0030】実施例5

モノアミンとして、シクロドデシルアミン24.20g (0.132mol)を用いた他は実施例1と同様にし て、1,2,3,4-ブタンテトラカルボン酸テトラシ クロドデシルアミド(以下「BTCテトラシクロドデシ ルアミド」と略する。)22.28g(収率83%)を 得た。この化合物は白色粉体で、融点318.7℃であ った。元素分析値及び赤外線特性吸収を第1表に示す。 【0031】実施例6

ルボン酸5.28g(0.03mol)、モノアミンとし てシクロペンチルアミン8. 43g(0.099mo 1)、亜リン酸トリフェニル30.69g(0.099m o1)を用いた他は実施例1と同様にして、1,2,3-プロパントリカルボン酸トリシクロペンチルアミド8... 73g(収率77%)を得た。この化合物は白色粉体 で、融点293.1℃であった。元素分析値及び赤外線 特性吸収を第1表に示す。

【0032】実施例7

モノアミンとしてシクロヘキシルアミン9.82g (0.099mol)を用いた他は実施例6と同様にし て、1,2,3-プロパントリカルボン酸トリシクロへ キシルアミド(以下「TCトリシクロヘキシルアミド」 と略する。) 11.11g(収率88%)を得た。この 化合物は白色粉体で、融点306.8℃であった。元素 分析値及び赤外線特性吸収を第1表に示す。

【0033】実施例8

モノアミンとして、2-メチルシクロヘキシルアミン (トランス体:シス体=68.4:31.7、GLC組) 成%) 11.21g(0.099mol)を用いた他は実 施例6と同様にして、1,2,3-プロパントリカルボ ン酸トリス(2-メチルシクロヘキシルアミド)(以下 「TCトリス(2-メチルシクロヘキシルアミド)」と 略する。) 11. 12g(収率80%)を得た。この化 合物は白色粉体で、融点314.9℃であった。元素分 析値及び赤外線特性吸収を第1表に示す。

【0034】実施例9

モノアミンとして、シクロオクチルアミン12.60g (0.099mo1)を用いた他は実施例6と同様にし 10 て、1、2、3-プロパントリカルボン酸トリシクロオ クチルアミド9.98g(収率66%)を得た。この化 合物は白色粉体で、融点242.1℃であった。元素分 析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0035】実施例10

モノアミンとして、シクロドデシルアミン18.15g (0.099mol)を用いた他は実施例6と同様にし て、1,2,3-プロパントリカルボン酸トリシクロド デシルアミド17.70g(収率88%)を得た。この 化合物は白色粉体で、融点292.0℃であった。元素 20 分析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0036】実施例11

本カルボン酸として、1,3,5-ペンタントリカルボ ン酸6. 12g(0.03mol)を用いた他は実施例6 と同様にして、1、3、5-ペンタントリカルボン酸ト リシクロペンチルアミド10.19g(収率84%)を 得た。この化合物は白色粉体で、融点285.0℃であ った。元素分析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。 【0037】実施例12

モノアミンとしてシクロヘキシルアミン9.82g 本ポリカルボン酸として、1,2,3-プロバントリカ 30 (0.099mol)を用いた他は実施例11と同様にし て、1,3,5-ペンタントリカルボン酸トリシクロへ キシルアミド(以下「PCトリシクロヘキシルアミド」 と略する。) 11. 42g(収率85%)を得た。この 化合物は白色粉体で、融点311.9 ℃であった。元 素分析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0038】実施例13

モノアミンとして2-メチルシクロヘキシルアミン(ト ランス体:シス体=68.4:31.6、GLC組成 %) 11. 21g(0.099mol)を用いた他は実施 40 例11と同様にして、1,3,5-ペンタントリカルボ ン酸トリス(2-メチルシクロヘキシルアミド)(以下 「PCトリス(2-メチルシクロヘキシルアミド)」と 略する。) 12.60g(収率86%)を得た。この化 合物は白色粉体で、融点310.4℃であった。元素分 析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0039】実施例14

モノアミンとしてシクロオクチルアミン12.60g (O. 099mol)を用いた他は実施例11と同様にし て、1,3,5-ペンタントリカルボン酸トリシクロオ 50 クチルアミド12.64g(収率79%)を得た。この

化合物は白色粉体で、融点265.3℃であった。元素 分析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0040】実施例15

モノアミンとしてシクロドデシルアミン18.15 (0.099mol)を用いた他は実施例 11と同様にして、1,3,5-ペンタントリカルボン酸トリシクロドデシルアミド20.40g(収率97%)を得た。この化合物は白色粉体で、融点250.0℃であった。元素分析値及び赤外線特性吸収を第2表に示す。

【0041】応用例1

アミド系化合物としてBTCテトラシクロペンチルアミドを適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温度は129 ℃、曲げ弾性率は12500kg/cm²であった。

【0042】応用例2

アミド系化合物としてBTCテトラシクロヘキシルアミドを適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温度は130℃、曲げ弾性率は12800kg/cm²であった。

【0043】応用例3

アミド系化合物としてBTCテトラキス(2ーメチルシ クロヘキシルアミド)を適用してボリプロピレン系樹脂 組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結 晶化温度は129℃、曲げ弾性率は13200kg/cm² であった。

【0044】応用例4

アミド系化合物としてBTCテトラシクロオクチルアミドを適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温度は128℃、曲げ弾性率は10700kg/cm²であった。

【0045】応用例5

アミド系化合物としてBTCテトラシクロドデシルアミドを適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温度は131℃、曲げ弾性率は11200kg/cm²であった。

【0046】応用例6

アミド系化合物としてTCトリシクロヘキシルアミドを適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温度は126℃、曲げ弾性率は11100kg/cmであった。

【0047】応用例7

アミド系化合物としてTCトリス(2-メチルシクロへキシルアミド)を適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温10 度は123℃、曲げ弾性率は11400kg/cm²であった。

【0048】応用例8

アミド系化合物としてPCトリシクロヘキシルアミドを 適用してポリプロピレン系樹脂組成物を調製し、このも のの特性を評価したところ、結晶化温度は128℃、曲 げ弾性率は11300kg/cm²であった。

【0049】応用例9

アミド系化合物としてPCトリス(2-メチルシクロへ キシルアミド)を適用してポリプロピレン系樹脂組成物 20 を調製し、このものの特性を評価したところ、結晶化温 度は128℃、曲げ弾性率は11300kg/cm²であっ た。

【0050】応用比較例1

プロピレンーエチレンブロックポリマー粉末(MFR=2g/10分)自体の結晶化温度は114%、曲げ弾性率は10000 kg/cm²であった。

[0051]

【発明の効果】本発明は、新規有用なアミド系化合物に係り、当該化合物を樹脂改質剤として配合してなるポリプロピレン系樹脂組成物を適用することにより、工業的な条件下で、結晶性及び剛性が良好な成形品を製造することができる。

[0052]

【表1】

第 1 表						
	元素分析(*)					
実施例	理論值	実測值	特性赤外吸	仅 (cm ⁻¹)		
	C:66.90	C:69.71	3294, 1646, 1549	(7₹ト*)		
1	H:9.22	H:9.23	2958、2870	(ጛጛロヘ" >チム)		
	N:11.15	N:11.38				
	C:68.78	C:69.05	3290, 1651, 1548	(7 ? F*)		
2	H:9.74	H:9.31	2932, 2854, 1448	()7011)6)		
	N:10.03	N:10.14				
	C:70.32	C:70.15	3294, 1842, 1547	(735")		
3	H:10.16	H:9.97	2928、2855、1446	(>7044)		
	N:9.11	N:9.28	A			
4	C:71.60	C:71.4B	3308, 1642, 1548	(721")		
	H:10.52	H:10.65	2922、1469	(370177%)		
	N:8.35	N:8.16				
	C:75.11	C:75.18	3313, 1643, 1548	(751")		
5	H:11.48	H:11.23	2931, 2863, 1470	(ラクロト"テ"ラル)		
	M: 6.26	N: 6.35				
	C:66.81	C:66.78	3291, 1641, 1548	(7 % +")		
6	H: 9.34	H: 9.25	2958, 2869, 1446	(990 4* > 7 %)		
	N:11.13	N:11.03				
7	C:67.70	C:68.99	3289, 1646, 1550	(72F")		
	H: 9.85	H: 9.82	2932、2854、1447	(>704+34)		
	N:10.01	N:10.13				
	C:70.24	C:70.32	3305、1646、1548	(72h")		
8	H:10.26	H:10.51	2926、2854、1446	()01494)		
	N: 8.10	N: 9.01				

[0053]

【表2】

1 2 赛

実施例	元素分析(X)			
	理論值	実測值	特性赤外吸収(CH-1)
	C:71.53	C:71.21	3312, 1646, 1541	(731")
9	H:10.60	H:10.53	2921、2852、1446	()701/91
	N: 8.34	N: 8.68		
10	C:75.06	C:75.26	3315, 1651, 1544	(731")
	H:11.55	H:11.28	2932、2863、1470	(\$\$01-7.34)
	M: 8.25	N: 6.78		
1 1	C:68.11	C:68.37	3292, 1641, 1551	(721")
	H: 9.69	H: 9.54	2957、2870、1452	(>904° > +4)
	N:10.38	N:10.19		
1 2	C:69.76	C:69.49	3289, 1641, 1551	(7 ₹ ト")
	H:10.13	H:10.92	2932、2854、1447	(>704+75)
	M: 9.39	N: 9.56	•	
1 3	C:71.12	C:71.55	3291、1640、1549	(7 8 F")
	H:10.50	H:10.56	2928, 2855, 1448	() 90 () 4) 6)
	N: 8.58	N: 8.90		
1 4	C:72.27	C;72.81	3303, 1641, 1548	(73F")
	H:10.80	H: 9.86	2924、2852、1448	(390 1994)
	N: 7.90	N: 7.18		
1 5	C:75.48	C:75.05	3309, 1641, 1541	(7 2 F")
	H:11.86	H:11.02	2940, 2861, 1470	(>90+"7" >4)
	N: 6.00	M: 6.38		

フロントページの続き

(72)発明者 溝口 和昭

京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新日本理化株式会社内

(72)発明者 吉村 雅史

京都府京都市伏見区葭島矢倉町13番地 新日本理化株式会社内